

AW5025LGR 封装打线增加一根 Bonding Wire 通知

日期：2018/06/15

致：尊敬的客户

本文件是上海艾为电子技术股份有限公司发布的 AW5025LGR 封装打线增加一根 Bonding Wire 通知。详细的 PCN 内容请阅读本文附件。

本通知按照艾为标准规范流程《AW/QP-QA09 变更管理程序》执行。与本通知有关的任何事宜请咨询艾为质量部或当地销售代表。

此致！

敬礼！

上海艾为电子技术股份有限公司

电话：+86-21-54271166

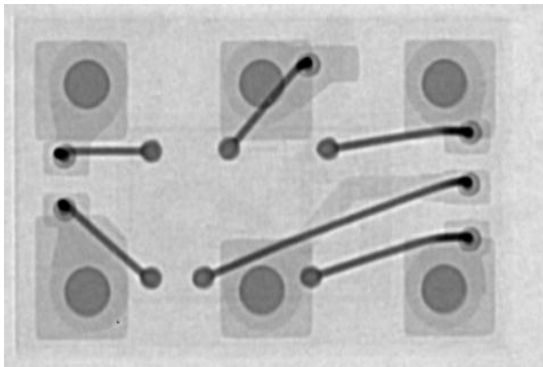
传真：+86-21-64952766

PCN #:	20180615001			PCN 日期:	2018/06/15
标题:	AW5025LGR 封装打线增加一根 Bonding Wire 通知				
联系人:	张正锋	电话:	+86-21-54271166 #6899	部门:	质量部
PCN 类型:					
<input type="checkbox"/>	晶圆材料	<input type="checkbox"/>	晶圆工艺	<input type="checkbox"/>	晶圆工厂
<input type="checkbox"/>	封装材料	<input checked="" type="checkbox"/>	封装工艺	<input type="checkbox"/>	封装工厂
<input type="checkbox"/>	设计	<input type="checkbox"/>	测试流程	<input type="checkbox"/>	测试工厂
<input type="checkbox"/>	电性规格	<input type="checkbox"/>	包装/标识/物流	<input type="checkbox"/>	停产
<input type="checkbox"/>	扩产线	<input type="checkbox"/>	其他:		
样品:					
<input checked="" type="checkbox"/>	现可供样				
<input type="checkbox"/>	无需供样				
<input type="checkbox"/>	即将供样	预计供样时间			

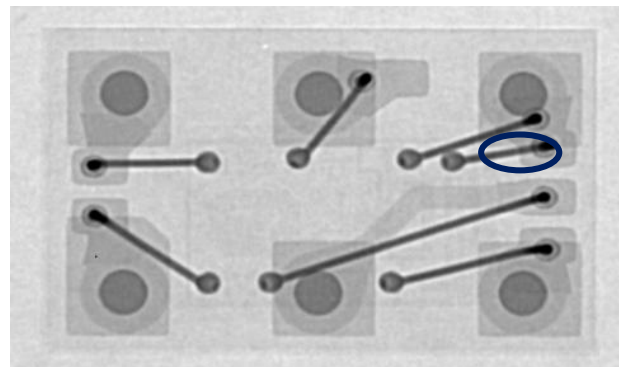
PCN 详细内容

PCN 描述:

AW5025LGR 封装打线增加一根 bonding wire 的通知书，具体参见如下变更前后 X-ray 照片：



变更前



变更后

变更后增加一根如蓝色圆圈标识的 Wire，其作用是把 GND 与 RFGND 进行连接。

PCN 范围:

AW5025LGR

PCN 原因:

增加一根 bonding wire 把芯片的 GND 与 RFGND 连接起来，提升产品性能一致性。

PCN 产生的影响:

此变更不影响产品的功能、性能以及应用，变更前后产品可以混合使用。

PCN 执行时间:	2018/08/15 起可以陆续供货
-----------	--------------------

任何与 PCN 相关事宜可直接联系艾为质量部或当地销售代表:

姓名	职位	电子邮件	联系电话
张正锋	质量经理	zhangzhengfeng@awinic.com.cn	+86-21-54271166 #6899